## Рекомбинация носителей заряда в арсенид-галлиевом *p*-*i*-*n*-диоде

© Г.И. Айзенштат<sup>¶</sup>, А.Ю. Ющенко<sup>\*</sup>, С.М. Гущин<sup>•</sup>, Д.В. Дмитриев<sup>+</sup>, К.С. Журавлев<sup>+</sup>, А.И. Торопов<sup>+</sup>

Томский государственный университет,

634034 Томск, Россия

\* Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники,

634034 Томск, Россия

• Открытое акционерное общество

"Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов",

634034 Томск, Россия

<sup>+</sup> Институт физики полупроводников Сибирского отделения Россйской академии наук, 630090 Новосибирск, Россия

(Получена 23 марта 2010 г. Принята к печати 30 марта 2010 г.)

Установлено, что в p-i-n-диодах на арсениде галлия при высоких плотностях прямого тока существенную роль играет излучательная рекомбинация носителей заряда. Экспериментально показано, что диоды, работающие в СВЧ интегральных схемах, интенсивно излучают свет в инфракрасном диапазоне с длинами волн от 890 до 910 нм. Полученные результаты указывают на необходимость учета особенностей процессов рекомбинации в арсенид-галлиевых СВЧ p-i-n-диодах.

#### 1. Введение

Арсенид-галлиевые *p*-*i*-*n*-диоды широко используются в сверхвысокочастотных (СВЧ) интегральных схемах коммутаторов, ограничителей мощности, аттенюаторов, где к ним предъявляются разнообразные требования. Так, активные элементы, работающие в схемах коммутаторов в частотном диапазоне до 100 ГГц, должны иметь при обратном включении предельно малые значения емкости порядка  $30\,\phi\Phi$  и одновременно низкие значения сопротивления в прямом включении [1]. Уменьшение номинала емкости достигается простым уменьшением площади прибора, при этом величина плотности прямого тока может превышать значения  $j = 10^4 \text{ A/cm}^2$ . Чрезвычайно высокие плотности тока приводят к интенсивному накоплению неравновесных электронов *n* и дырок p в *i*-области, поскольку инжектированные носители оказываются "запертыми" потенциальными барьерами переходов  $n^+ - i$  и  $i - p^+$ . В условиях, когда  $n \gg n_0$ , а  $p \gg p_0$ , плотность тока рекомбинации [2] равна

$$j_r \approx qwn/\tau_{\rm m},$$
 (1)

где q — заряд электрона; w — толщина *i*-области;  $n_0, p_0$  — равновесные концентрации электронов и дырок;  $\tau_{nr} = \tau_e + \tau_h$  — время жизни носителей при рекомбинации через ловушки, равное сумме времен жизни электронов и дырок. Из формулы (1) следует, что концентрации неравновесных электронов и дырок в *i*-области должны быть равны  $n = 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>3</sup> для типичных значений параметров материала ( $\tau_{nr} = 10-20$  нс) и параметров арсенид-галлиевых СВЧ p-i-n-диодов, имеющих толщину *i*-области w = 1.5 мкм, площадь прибора  $S = 3 \cdot 10^{-6}$  см<sup>2</sup> при номинальном токе через прибор I = 10 мА. Столь высокие значения концентраций неравновесных носителей в активной области свидетельствуют о том, что рекомбинация в p-i-n-диоде должна определяться не безизлучательной рекомбинацией через глубокие уровни, что справедливо для кремниевых приборов [2], а излучательной рекомбинацией зона-зона. Действительно, при  $n = 2 \cdot 10^{18}$  см<sup>-3</sup> время жизни носителей, связанное с процессами излучательной рекомбинации, будет равно  $\tau_r(n) \approx (B \cdot n)^{-1} = 2.5$  нс, где  $B = 2 \cdot 10^{-10}$  см<sup>3</sup>/с — коэффициент бимолекулярной рекомбинации для GaAs [3]. Поскольку при конкуренции двух механизмов рекомбинации время жизни излучательной рекомбинации через глубокие уровни  $\tau_{\rm nr} \approx 10-20$  нс, общий темп рекомбинации будет определяться именно первым процессом.

Итак, простые оценки показывают, что арсенид-галлиевые СВЧ p-i-n-диоды, работающие в составе гибридных или монолитных интегральных схем, должны эффективно излучать свет. При этом величина прямого тока в диодах должна определяться временем жизни излучательной рекомбинации. Указанные эффекты и стали предметом наших исследований.

#### 2. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Были изготовлены четыре типа СВЧ p-i-n-диодов на арсенид-галлиевых эпитаксиальных структурах и на гетероструктуре AlGaAs–GaAs. Параметры структур указаны в таблице.

Диоды были созданы на полуизолирующей подложке в виде мезаструктур. Площадь отдельного прибора составляла  $S = 3 \cdot 10^{-6}$  см<sup>2</sup>. На поверхности диода был создан электрод в виде воздушного мостика из золота толщиной 5 мкм, соединяющий контакт к  $p^+$ -слою с

<sup>¶</sup> E-mail: ayzen@mail.tomsknet.ru

Тип структуры	Метод выращивания структуры	Легирование <i>i</i> -слоя	Толщина <i>i</i> -слоя, мкм	Концентрация носителей в <i>i</i> -слое, см <sup>-3</sup>
No 1 GaAs $p^+ - p^ n^+$	Молекулярно-лучевая эпитаксия	Нелегированный	1.2	< 10 <sup>14</sup>
No 2 GaAs $p^+ - n^ n^+$	Молекулярно-лучевая эпитаксия	Легированный кремнием	1.2	< 10 <sup>15</sup>
N $ ext{0.3}$ GaAs $p^+ - i - n^+$	Газофазная эпитаксия	Компенсированный хромом	2.5	< 10 <sup>8</sup>
N₂ 4 AlGaAs–GaAs–GaAs $p^+$ – $p^-$ – $n^+$	Молекулярно-лучевая эпитаксия	Нелегированный	1.2	< 10 <sup>14</sup>

Параметры эпитаксиальных структур, предназначенных для создания *p*-*i*-*n*-диодов



**Рис. 1.** Вольт-амперная характеристика *p*-*i*-*n*-диода.

контактной площадкой на подложке. Открытой поверхностью для вывода излучения была только боковая поверхность мезаструктуры высотой не более 2 мкм.

Основные характеристики диодов измерялись в частотном диапазоне от 0.5 до 40 ГГц. Вносимые и обратные потери диода, смещенного в прямом направлении (при токе 10 мА), соответствовали характеристикам резистора номиналом 5 Ом. Развязка закрытого диода соответствовала емкости номиналом 30  $\phi$ Ф. Измерялись также статические характеристики. На рис. 1 представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода № 1. Из рис. 1 видно, что при U > 0.4 В зависимость  $\ln(I)$  от напряжения U изображается отрезком прямой. Тангенс угла наклона на оси напряжений равен  $d(\ln I)/dU = q/(2kT)$ , что полностью соответствует теории "тонких" p-i-n-диодов, у которых толщина активной области много меньше длины амбиполярной диффузии [2].

Таким образом, результаты измерений ВАХ и СВЧ-характеристик показали, что созданные экспериментальные образцы являются p-i-n-диодами с набором стандартных характеристик без каких-либо особенностей.

Наблюдение излучения на p-i-n-диодах производилось с использованием видеокамеры, регистрирующей инфракрасное излучение. На рис. 2 показаны полученные фотографии p-i-n-диода при четырех уровнях прямого тока, протекающего через диод № 1. Можно видеть, что, начиная с величины тока порядка 0.2 мА, диод является эффективным источником света. Интенсивность света увеличивается при увеличении тока. Точно такие же картины были получены на всех исследуемых диодах, в том числе и на диоде № 3 (*i*-слой компенсирован хромом). Особенностью диода с активной областью, компенсированной хромом, было то, что атомы хрома являются центрами гашения люминесценции, а кон-



Рис. 2. Фотографии светящегося диода при разных значениях прямого тока.

1408



Рис. З. Спектры излучения *p*-*i*-*n*-диода.

центрация их была сравнительно высока и составляла примерно  $N_{\rm cr} = 10^{16} \,{\rm cm}^{-3}$ . Тем не менее и на данном диоде при уровнях токов, указанных на рис. 2, можно было наблюдать излучение соответствующей яркости.

На экспериментальных образцах p-i-n-диодов снимались спектры излучения. На рис. 3 показаны измеренные спектры на диоде № 4 для импульсного прямого тока, равного  $I_{pulse} = 200 \text{ мA}$ , и для токов  $I_{DC} = 15$  и 40 мА, но при непрерывном питании. При импульсном питании пик спектра находится на длине волны 890 нм, что хорошо соответствует излучательным переходам зона-зона (зона-мелкая примесь) в арсениде галлия, а при непрерывном питании спектры сдвигаются в длинноволновую область вследствие разогрева кристаллов диодов и сужения запрещенной зоны [4]. Спектральные характеристики излучения p-i-n-диодов подтверждают наши исходные предположения.

На исследуемых *p*-*i*-*n*-диодах проводилось измерение времени жизни носителей заряда по известной методике, основанной на переключении диодов из пропускного в запорное состояние [5]. Для диодов, изготовленных из эпитаксиальных структур арсенида галлия, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, время жизни равнялось  $\tau \approx 3.5$  нс, для диодов из гетероструктуры  $\tau \approx 2.5$  нс, а для структур, компенсированных хромом,  $\tau \approx 5$  нс. При наличии двух механизмов рекомбинации эффективное время жизни равно  $\tau_{\rm eff} = \tau_{\rm nr} \tau_{\rm r} / (\tau_{\rm nr} + \tau_{\rm r})$ . Если предположить, что время жизни определяется излучательной рекомбинацией, то ток через прибор будет приблизительно равен  $I_r \approx q w B n^2$ , а время жизни при прямом токе I = 10 мA будет равно  $\tau_{\rm r} = 5$  нс для диодов, у которых w = 1.2 мкм, а для диода, имеющего w = 2.5 мкм,  $\tau_{\rm r} = 7$  нс. Если время жизни, связанное с рекомбинацией через глубокие центры, соответствует типовым значениям  $\tau_{\rm nr} \approx 10$  нс [6], то эффективное время жизни для диодов будет равно соответственно  $\tau_{\rm eff} = 3.5$  и 5 нс, что соответствует экспериментальным данным.

Необходимо заметить, что интенсивное излучение p-i-n-диодов может быть полезным для определения теплового сопротивления  $R_{\rm T}$  диодов в гибридных или в монолитных интегральных схемах. С использованием спектров, представленных на рис. 3, легко найти изменение ширины запрещенной зоны и с помощью известной формулы Варшни (Varshni) [7] определить изменение температуры при заданной рассеиваемой мощности диода. Так, в нашем случае  $R_{\rm r} \approx 1200^{\circ}$  C/Bт.

### 3. Заключение

Установлено, что в p-i-n-диодах на арсениде галлия при высоких плотностях прямого тока сущестенную роль играет излучательная рекомбинация носителей заряда. Именно она определяет такой важный параметр p-i-n-диода как время жизни носителей. Экспериментально показано, что диоды, работающие в СВЧ интегральных схемах, интенсивно излучают свет в инфракрасном диапазоне с длинами волн от 890 до 910 нм. Полученные результаты указывают на необходимоть учета особенностей процессов рекомбинации в арсенид-галлиевых СВЧ p-i-n-диодах.

#### Список литературы

- [1] T. Buber, N. Kinayman, Yong-Hoon Yun, J. Brogle. IEEE MTT-S Int. Microwave Symp. Digest, *2*, 1307 (2003).
- [2] А.И. Лебедев. Физика полупроводниковых приборов (М., Физматлит, 2008) с. 41.
- [3] Ф. Шуберт. Светодиоды (М., Физматлит, 2008) с. 76.
- [4] W.N. Carr. IEEE Trans. Electron. Dev., ED-12, 531 (1965).
- [5] M. Derdouri, Ph. Leturec, M. Munoze-Yague. IEEE Trans. Electron. Dev., ED-27, (11), 2097 (1980).
- [6] M. Rogalla, R. Geppert, R. Gopprt, M. Hornung, J. Ludwig, Th. Schmidt. R. Irsigler, K. Runge, A. Soldner-Rembold. Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A, 410, 74 (1998).
- [7] И.П. Варшни. Собственная излучательная рекомбинация в полупроводниках (М., Наука, 1972).

Редактор Л.В. Беляков

# Charge carrier recombination in gallium arsenide p-i-n-diode

*G.I. Ayzenshtat, A.Y. Yushenko\*, S.M. Gushchin•, D.V. Dmitriev+, K.S. Zhuravlev+, A.I. Toropov+* 

Tomsk State University, 634034 Tomsk, Russia \* Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, 634034 Tomsk, Russia • Scientific-Research Institute of Semiconductor Devices, 634050 Tomsk, Russia + Institute of Semiconductor Physics, Russian Academy of Sciences, Siberian Bransh, 630090 Novosibirsk, Russia

**Abstract** It was determined, that radiative recombination of charge carriers plays an essential role at high density of the forward current in GaAs p-i-n-diodes. It was experimentally shown, that the diodes working in the microwave integrated circuits intensively radiate light in the infra-red range with wavelengths from 890 to 910 nm. The results indicate that it is necessary to account the recombination processes features in GaAs microwave p-i-n-diodes.